

This diagram shows the internal layout of the device's main board. It features a large central integrated circuit (IC) surrounded by various other components including smaller ICs, capacitors, and connectors. A line points to a specific component on the right side of the board.

- 1 Размеры для справок.
- 2 Крышки поз. 1 приклеить к рамке поз. 2 на клей Loctite SI 5145 ТУ 6-02-5-009-92 или аналогичный.
- 3 Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015.

					САМ ЗСБ							
					Сборочный чертеж	Лит.			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					7.2 г		1:1	
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.												
						Лист			Листов 1			
Н. контр.												
Утв.												

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Справ. №						Документация				
		A3			САМ ЗСБ	Сборочный чертеж				
						Детали				
		A3	1	Крышка З		2				
		A2	2	Рамка З		1				
						Прочие изделия				
			3		Плата САМ	1				
Подп. и дата										
Подп. и дата										
Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	САМ З			
		Разраб.						Лит.	Лист	Листов
		Пров.								1
		Н. контр.								
		Утв.								